**北京航天测控技术有限公司2020年应届毕业生**

**招聘启事**

北京航天测控技术有限公司成立于1982年，隶属于中国航天科工信息技术研究院，是测试技术开发及测试装备研制的专业化公司，主要承担着测控设备和维修保障信息化装备的研发与生产任务。公司是国防科技工业自动化测试创新中心、中国航天科工集团有限公司大型复杂装备与综合保障技术中心、测控中心以及复杂装备健康状态管理（PHM）技术中心，被列为北京市企业技术中心和中关村百家创新型试点企业，拥有中国航天科工集团有限公司测控中心测试性实验室、高速交通工具智能诊断与健康管理北京市重点实验室、轨道交通装备全寿命周期状态监测与智能管理技术与应用北京市工程实验室等实验机构。

公司现有员工近400人，其中研究生及以上学历人员占51%，具有中级及以上技术职称人员占52%，35岁以下人员占76%。拥有国防科技工业511人才工程人选1人，中信航天防务人才奖2人，中国航天50年重大贡献奖1人，中国航天基金奖专家10人，政府津贴专家7人。集团“嫦娥二号”优秀特别贡献个人奖3人，集团公司级学术技术带头人2人，集团公司预先研究特殊贡献奖专家1人，集团公司级突出贡献专家1人，拥有2支集团公司级科技创新团队。

公司始终坚持“国家利益高于一切”的核心价值观，践行“科技强军、航天报国”的企业使命，立足航天，服务国防，坚持走军民融合式发展道路，在国家重大技术工程领域、大型复杂装备制造与保障领域以及军民融合产业领域创造了显著的业绩，在智能仪器技术、可测性设计技术及BIT测试技术、大型系统通用测控平台技术、电路板测试与故障诊断技术、测试性验证与评估技术、无线信息传输与遥测遥控技术、高可靠测试技术、自主可控技术、光电检测技术、虚拟试验技术、全寿命周期综合保障体系信息化技术以及故障预测与健康管理PHM技术、分布式存储、分布式运算、图像识别、智能传感、脑控机器人等方面取得了一批显著的成果，在总线测量仪器、通用测控平台、健康状态管理、工业控制、智能传感器等领域形成领先优势，实现了装备全寿命周期的保障解决方案，用户遍及航天、航空、船舶、电子、核工业等军工领域和民航、铁路、汽车、电力、机械、交通等民用领域。

公司坚持走市场化、专业化、产业化的发展道路，逐步形成了智能仪器、PHM与软件信息化、通用测试与诊断、空间工程以及智能制造五大产业方向。近年来，公司以市场需求为牵引，以测控技术为核心，实施“内涵式增长+外延式发展”的产融双驱动发展模式，做强做大通用测试测量产业，大力培育智能传感器与物联网、大数据与人工智能、PHM与智能制造服务方面新的经济增长点，建立现代企业经营体系，打造资源共享、合作共赢的企业运营生态，致力成为国际一流的智能测控设备供应商和工业大数据服务商。

公司共荣获国家科技进步奖3项，其中特等奖1项。获省部级科学技术奖60余项；拥有255项授权专利，其中发明专利215项，拥有34项软件著作权，并取得了GJB9001B、GB19001质量管理体系认证以及GJB5000A软件研制能力成熟度模型体系建设二级认证等数十项重要资质。

公司成立30多年来，资产总额增长近140余倍，特别是近10年来,营业收入增长近150倍，上缴的利润和国有资本收益是投资总额的近30倍，上缴国家税收是投资总额的20余倍，为国民经济建设做出了重要贡献。

公司始终坚持“以人为本，人才强企”战略，打造了一支思想素质好、业务水平高、结构层次合理的高科技人才队伍。公司积极探索发挥党委政治核心作用，形成了“敢为人先，争创一流”的测控公司品牌文化。

**宣讲会时间：10月15日（14:00-17:00）**

**宣讲会地点：中国科学院大学（中关村教学楼S-102）**

**一、岗位待遇**

应届博士生薪酬25万元/年起，转正后享受一次性安家补助20万；

应届硕士生薪酬15-18万元/年起；正式在编劳动合同，六险两金。

符合国家人社部及科工集团落户规定的应届毕业生提供解决北京市户口的机会

**二、简历投递**

**请投递邮箱：** m15997213706@163.com

**简历名称为：航天测控+姓名+学历+专业+岗位+工作地点（成都/北京）**

**三，联系方式**

**公司地址：**北京市石景山区实行东街3号

**公司地址：**成都市成华区崔家店路75号

**联系人：李**老师

**联系电话**：18062704310 15927358158（同微信，请备注：北京航测）

详细岗位信息请登录网址查看，并可在网站投递简历：http://www.91boshuo.com/zhaopin/14501.html

**附件：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作地点** | **岗位类别** | **序号** | **岗位名称** | **所需专业** |
| 成都 | 总体论证工程师 | 1 | 总体论证工程师 | 可靠性与系统工程、测试测量相关专业、电子信息工程、自动化、计算机、信息处理、机电一体化等 |
| 成都 | 总体论证工程师 | 2 | 系统总体工程师 | 可靠性与系统工程、测试测量相关专业、电子信息工程、自动化、计算机、信息处理、机电一体化等 |
| 成都 | 公关专员 | 3 | 政府公关专员 | 营销、运行、媒体、管理、人事等相关专业 |
| 成都 | 行业市场分析 | 4 | 科技动态分析师 | 测试测量相关专业、电子信息工程、自动化、计算机、信息处理、机电一体化等 |
| 成都 | 研发工程师软/硬/系统 | 5 | 系统分析工程师 | 航空、航天科学技术、电子、通信与自动控制技术、计算机科学技术、信息科学与系统科学、动力与电气工程、能源科学技术交通运输工程 |
| 成都 | 研发工程师软/硬/系统 | 6 | 算法分析工程师 | 航空、航天科学技术、电子、通信与自动控制技术、计算机科学技术、信息科学与系统科学、动力与电气工程、能源科学技术、交通运输工程 |
| 成都 | 研发工程师软/硬/系统 | 7 | 需求分析工程师 | 机械制造工艺与设备、自动控制、计算机科学技术、电子 |
| 成都 | 研发工程师软/硬/系统 | 8 | 应用软件工程师 | 信息科学与系统科学 计算机科学技术 |
| 成都 | 研发工程师软/硬/系统 | 9 | 三维虚拟仿真 | 信息科学与系统科学 计算机科学技术 |
| 成都 | 设计工程师软/硬/系统 | 10 | 嵌入式系统架构设计师 | 软件工程、计算机、电子信息工程、自动化 |
| 成都 | 研发工程师软/硬/系统 | 11 | 软件设计工程师 | 计算机、电子、通信、测控、控制、自动化等电子电气类相关专业； |
| 成都 | 研发工程师软/硬/系统 | 12 | FPGA逻辑设计工程师 | 电子工程、通信、自动控制等相关专业 |
| 成都 | 研发工程师软/硬/系统 | 13 | 硬件电路设计工程师 | 电子技术、自动控制、机电一体化及相关专业 |
| 成都 | 研发工程师软/硬/系统 | 14 | 软件设计工程师 | 计算机、电子、通信、控制、自动化 |
| 成都 | 设计工程师软/硬/系统 | 15 | 射频工程师 | 电子、通信与自动控制技术 |
| 成都 | 设计工程师软/硬/系统 | 16 | 安全监控工程师 | 电力电子、电气工程、自动化、机械电子或机电一体化相关专业 |
| 成都 | 设计工程师软/硬/系统 | 17 | 非电量信号采集软件工程师 | 计算机、虚拟仪器、电子工程、自动化及相关专业 |
| 成都 | 设计工程师软/硬/系统 | 18 | 非电量信号采集硬件工程师 | 测控仪器、电子工程、自动化、通信工程及相关专业 |
| 成都 | 设计工程师软/硬/系统 | 19 | FPGA逻辑设计工程师 | 计算机、电子、通信、控制、自动化 |
| 成都 | 设计工程师软/硬/系统 | 20 | 硬件电路设计工程师 | 计算机、电子、通信、控制、自动化 |
| 成都 | 研发工程师软/硬/系统 | 21 | 系统研发工程师 | 计算机科学与技术 |
| 成都 | 研发工程师软/硬/系统 | 22 | 系统研发工程师 | 电子、通信与自动控制技术 |
| 北京 | 研发工程师软/硬/系统 | 23 | 系统研发工程师 | 电子、通信与自动控制技术 |
| 北京 | 研发工程师软/硬/系统 | 24 | 系统研发工程师 | 电子、通信与自动控制技术 |
| 北京 | 研发工程师软/硬/系统 | 25 | 系统仿真工程师 | 计算机科学与技术 |
| 北京 | 研发工程师软/硬/系统 | 26 | 系统仿真工程师 | 计算机科学与技术 |
| 北京 | 设计工程师软/硬/系统 | 27 | 硬件电路设计工程师 | 计算机、电子、通信、控制、自动化 |
| 北京 | 设计工程师软/硬/系统 | 28 | FPGA逻辑设计工程师 | 计算机、电子、通信、控制、自动化 |
| 北京 | 设计工程师软/硬/系统 | 29 | 射频工程师 | 电子、通信与自动控制技术 |
| 北京 | 研发工程师软/硬/系统 | 30 | 硬件研发工程师 | 电子、通信与自动控制技术 |
| 北京 | 研发工程师软/硬/系统 | 31 | 硬件研发工程师 | 电子、通信与自动控制技术 |
| 北京 | 研发工程师软/硬/系统 | 32 | 机电一体化工程师 | 机电工程、机械电子、自动化 |
| 北京 | 研发工程师软/硬/系统 | 33 | 国产化仪器软件平台架构设计工程师 | 计算机、电子、通信、控制、自动化 |
| 北京 | 研发工程师软/硬/系统 | 34 | 软件研发工程师 | 软件工程、计算机科学技术 |
| 北京 | 设计工程师软/硬/系统 | 35 | 硬件电路设计工程师 | 电子技术、自动控制、机电一体化及相关专业 |
| 北京 | 设计工程师软/硬/系统 | 36 | FPGA逻辑设计工程师 | 电子工程、通信、自动控制等相关专业 |
| 北京 | 研发工程师软/硬/系统 | 37 | 软件设计工程师 | 计算机、电子、通信、测控、控制、自动化等电子电气类相关专业； |
| 北京 | 设计工程师软/硬/系统 | 38 | 测控系统总体设计工程师 | 测控技术与仪器、控制工程、电子信息工程、自动化、计算机 |
| 北京 | 设计工程师软/硬/系统 | 39 | 智慧系统总体设计工程师 | 测控技术、电子信息工程、计算机 |
| 成都，北京 | 研发工程师软/硬/系统 | 40 | 嵌入式系统研发工程师 | 软件工程、计算机、电子信息工程、自动化 |
| 成都，北京 | 研发工程师软/硬/系统 | 41 | 测控系统应用开发工程师 | 测控技术与仪器、控制工程、电子信息工程、自动化、计算机 |
| 北京 | 研发工程师软/硬/系统 | 42 | 应用软件开发工程师 | 电子、通信与自动控制技术 |
| 北京 | 研发工程师软/硬/系统 | 43 | 应用软件开发工程师 | 计算机科学技术 |
| 北京 | 研发工程师软/硬/系统 | 44 | 应用软件开发工程师 | 计算机科学技术 |
| 北京 | 研发工程师软/硬/系统 | 45 | 应用软件开发工程师 | 电子、通信与自动控制技术 |
| 北京 | 研发工程师软/硬/系统 | 46 | 软件开发工程师 | 计算机科学技术、航空、航天科学技术、电子、通信与自动控制技术 信息科学与系统科学 |
| 北京 | 研发工程师软/硬/系统 | 47 | 软件开发工程师 | 计算机科学技术、航空、航天科学技术、电子、通信与自动控制技术、信息科学与系统科学 |
| 北京 | 研发工程师软/硬/系统 | 48 | 软件开发工程师 | 计算机科学技术、航空、航天科学技术、电子、通信与自动控制技术、信息科学与系统科学 |
| 北京 | 研发工程师软/硬/系统 | 49 | 软件开发工程师 | 计算机科学技术、航空、航天科学技术 电子、通信与自动控制技术 信息科学与系统科学 |
| 北京 | 设计工程师软/硬/系统 | 50 | 自动化工程师 | 自动化、控制工程、电子工程、电气技术、仪器技术、机械电工程 |
| 北京 | 研发工程师软/硬/系统 | 51 | 脑机交互技术工程师 | 信号与信息处理、计算机、软件工程、电子工程、自动化、控制工程 |
| 北京 | 研发工程师软/硬/系统 | 52 | 机械设计工程师 | 机械工程、机械电子工程、机械制造及自动化、机械设计及理论 |
| 北京 | 研发工程师软/硬/系统 | 53 | 机器视觉与摄影测量技术工程师 | 控制工程、计算机、软件工程、自动化、电子工程 |
| 北京 | 系统总体工程师 | 54 | 系统总体工程师 | 可靠性与系统工程、测试测量相关专业、电子信息工程、自动化、计算机、信息处理、机电一体化等 |
| 北京 | 行业市场分析 | 55 | 科技动态分析师 | 测试测量相关专业、电子信息工程、自动化、计算机、信息处理、机电一体化等 |
| 北京 | 总体论证工程师 | 56 | 总体论证工程师 | 可靠性与系统工程、测试测量相关专业、电子信息工程、自动化、计算机、信息处理、机电一体化等 |
| 北京 | 公关专员 | 57 | 政府公关专员 | 营销、运行、媒体、管理、人事等相关专业 |